

Rework-Spitze RxP Quad für PLCC 68, MFR-1100/2200 - Oki RFP-QD7

Artikel-Nr. WL24747**Hersteller Oki**

Quad-Reworkspitze der RxP Serie zum gleichzeitigen Auslöten von PLCC 68-Bauteilen mit allen vier Seiten in einem Arbeitsgang. Passt auf das Handstück MFR-H1-SC der Oki Stationen MFR-1100 und MFR-2200.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die RxP Quad-Spitze RFP-QD7 ist für das Auslöten und Neubestücken von PLCC 68-Bauteilen ausgelegt. Sie umschließt das Bauteil an allen vier Seiten, sodass alle Pins gleichzeitig auf Löttemperatur kommen und das Bauteil ohne mechanische Belastung der Platine abgehoben werden kann.

VORTEILE

- Quad-Form für PLCC 68: erfasst alle vier Pinreihen in einem Arbeitsgang
- SmartHeat Heizregelung des MFR-Handstücks hält die Spitzentemperatur konstant ohne Kalibrierung
- schneller Wechsel auf dem Handstück MFR-H1-SC für unterschiedliche Gehäusegrößen

ANWENDUNGEN

Rework und Reparatur von oberflächenmontierten PLCC 68-Gehäusen in der Elektronikfertigung und im Laboreinsatz.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

- Handstück MFR-H1-SC / MFR-H1-SC2
- Stationen Oki MFR-1100 und MFR-2200 Serie
- Lieferung: 1 Stück

ESD-gerecht einsetzbar gemäß IEC 61340-5-1. Herkunft USA.